

教育部 函

地址：100217 臺北市中正區中山南路5號
承辦人：翁如慧
電話：(02)7712-9111
電子信箱：juhuiw@mail.moe.gov.tw

受文者：臺北醫學大學

發文日期：中華民國113年12月3日
發文字號：臺教資(二)字第1132704275號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：徵件須知及計畫申請書 (A09000000E_1132704275_senddoc3_Attach1.pdf)

主旨：檢送本部114年度「跨域智慧晶片設計教學聯盟計畫徵件須知」，請查照。

說明：

- 一、依據教育部補助推動人文及科技教育先導型計畫要點辦理。
- 二、本徵件須知旨為整合國內大學校院相關系所之教學資源，聚焦以AI為核心，開發具備下世代IC設計所需的核與設計流程教材，設立包含AI輔助電子設計自動化、感測運算、與AI系統晶片設計等跨校教學聯盟，培育跨域智慧晶片設計人才。
- 三、旨揭計畫採部分補助，經費編列、撥付及支用原則詳如所附徵件須知。
- 四、申請方式：免備文，請於114年1月24日前至本部計畫申請系統(<https://cfp.moe.gov.tw/Login/MOELogin.aspx>)，完成線上申請及用印後計畫書電子檔上傳作業，逾期未完



成線上申請及計畫書電子檔上傳者，不予受理。（洽詢電話：(03)571-2121分機54258，跨域智慧晶片設計人才培育先期計畫辦公室彭芳桂小姐）。

五、本徵件須知及相關附件(含計畫申請書格式)可於本部網站(首頁/認識教育部/本部各單位/資訊及科技教育司/電子布告欄)或本計畫網站(<https://reurl.cc/41v6qX>)下載。

六、徵件說明：本部訂於113年12月12日(四)上午10時舉辦計畫徵件說明會，地點：國立陽明交通大學工程四館108會議室(新竹市大學路1001號)，報名網址：<https://forms.gle/FpUKeEQSK1R3a3ve9>，請轉知相關系所教師參加。

正本：各公私立大學校院

副本：國立陽明交通大學電子所(跨域晶片設計與系統人才培育先期規劃計畫辦公室)
(含附件)

